SUOMI—FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 882447

(51) Kv.lk.4/Int.Cl.4 C 09 D 3/70, 3/81

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 24.05.88

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 26.11.88

(86) Kv. hakemus-Int.ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 25.05.87 FR 8707345

(71) Hakija/Sökande: *Atochem*, 4 et 8, Cours Michelet, La Defense 10, Puteaux, Ranska

(72) Keksijä/Uppfinnare: Lescaut, Pierre

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Pinnoitteita varten tarkoitetut jauheet, jotka perustuvat polyamidiin ja substraatit, joissa on tällainen pinnoite. Polyamidbaserade pulver som är avsedda för beläggningar och substrat med en sådan beläggning.

(57) Tiivistelmä

Keksintö koskee pinnoitejauheita, jotka perustuvat polyamidiin. Nämä jauheet sisältävät polyamidin lisäksi ainakin yhtä lisäainetta, joka on valittu fenolipolykondensaateista ja polyalkyyli(-met)-akrylaateista. Näiden jauheiden avulla valmistetuilla pinnoitteilla on erinomainen kiinnittymiskyky metallisubstraatteihin.

(57) Sammandrag

Uppfinningen berör beläggningspulver som baseras sig på polyamid. Dessa pulver innehåller utöver polyamid minst ett tillsatsämne valt ur gruppen fenolpolykondensat och polyalkyl(met)akrylat. Beläggningarna som framställes med hjälp av dessa pulver har ypperlig vidhäftning till metallunderlag.